# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平9-278953

(43)公開日 平成9年(1997)10月28日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	<b>庁内整理番号</b>	FI				
C08L 23/0		// PIEE 在最后		nn (n.			技術表示箇所
B29C 47/0			COSL	• "		LCD	
			B 2 9 C	5.750			
			B 3 2 B	,		103	
C08F 4/6			C08F	4/642		MFG	
210/0	0			210/00			
		審査請求	未請求請	求項の数 5	OL	(全 17 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特願平8-91550		(71)出版	人 000231	682		
				日本石	油化学	株式会社	
(22)出顧日	平成8年(1996)4	月12日				区内幸町1丁	日3級1長
			(72)発明				HOHIT
						市川崎区本米	2-3-2 日
	•		1			ィン株式会社	
			(72)発明	者 三好		T TRACE	1110000170170171
						市川崎区本米	2-3-2 日
•	•					イン株式会社	
			(72)発明			1 ~ WALL	אונחבותושייוי
•						<b>弗训练反光</b> 处。	2-3-2 日
			ĺ				
			(74)代理			イン株式会社	
•			(1-7)10-2	八八四二	心道	IEB, (31)	2名)
			ļ				最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 押出ラミネート成形用樹脂組成物

## (57) 【要約】

【課題】 透明性、衝撃強度、突刺強度、低温ヒートシール性、ヒートシール強度、夾雑物ヒートシール性等のヒートシール特性、ホットタック性、ネックイン、ドローダウンなどに優れた押出ラミネート成形用樹脂組成物。

【解決手段】 シクロペンタジエン化合物、周期律表第 IV族の遷移金属化合物を含む触媒の存在下にエチレンまたはエチレンと炭素数3~20の α-オレフィンとを重合させることにより得られ、密度が0.86~0.96g/cm³、メルトフローレート 0.1~100g/10分、分子量分布が1.5~5.0、組成分布パラメーターが2.00以下の要件を満足するエテレン単独重合体又はエテレン・α-オレフィン共重合体98~20重量%と、他のエテレン系重合体2~80重量%を含む樹脂組成物からなり、メルトフローレート1~50g/10分、190℃におけるDSRが1.10~3.00、190℃における溶融張力が0.5~4.0gである。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 少なくともシクロペンタジエン化合物、周期律衷第IV族の遷移金属化合物を含む触媒の存在下にエチレンまたはエチレンと炭素数3~20のαーオレフィンとを(共) 重合させることにより得られる

(a1)密度が0.86~0.96g/cm³、

(a2) メルトフローレート0. 1~100g/10 分。

(a3)分子量分布(Mw/Mn)が1.5~5.0、(a4)組成分布パラメーターCbが2.00以下の要件を満足するエチレン単独重合体またはエチレン・αーオレフィン共重合体98~20重量%と、

(B) 他のエチレン系重合体 2~80重量%を含む樹脂組成物からなり、該組成物の(c1)メルトフローレート1~50g/10分、(c2)190℃におけるダイスウエル比(DSR)が1.10~3.00、(c3)190℃における溶融張力(MT)が0.5~4.0gの範囲であることを特徴とする押出ラミネート成形用樹脂組成物。

【請求項2】 前記の(A) エチレン単独重合体または エチレン・αーオレフィン共重合体が、シクロペンタジ エニル骨格を有する配位と周期律表第IV族の遷移化合物 を含む少なくとも 1種の触媒の存在下でエチレンまたは エチレンと炭素数3~20のαーオレフィンとを(共) 重合させることにより得られる

(a 1)密度が0.86~0.96g/cm<sup>3</sup>、

(a2) メルトフローレート0. 1~100g/10分.

(a3)分子量分布(Mw/Mn)が1.5~5.0、

(a4)組成分布パラメーターCbが1.01~1. 2、

(a5)連続昇温溶出分別法(TREF)による溶出温度一溶出量曲線のピークが実質的に1個存在することを満足するエチレン単独重合体またはエチレン・αーオレフィン共重合体(A1)であることを特徴とする請求項1記載の押出ラミネート成形用樹脂組成物。

【請求項3】 前配の(A)エチレン単独重合体または エチレン・αーオレフィン共重合体が、

(a 1) 密度がO. 86~O. 96g/cm<sup>3</sup>、

(a2) メルトフローレート0. 1~100g/10 分、

(a3) 分子量分布 (Mw/Mn) が1.5~5.0、

(a4)組成分布パラメーターCbが1.08~2.0 0、

(a5)連続昇温溶出分別法(TREF)による溶出温度-溶出量曲線のピークが実質的に複数個存在すること

(a6) 25°Cにおけるオルソジクロロベンゼン(OD CB) 可溶分量X(wt%)と 密度 d およびMFR(メルトフローレート)が次の関係を満足すること、 a) d−0. 008 logMFR≧0. 93の場合 X<2. 0

b) d-0. 008logMFR<0. 93の場合 X<9.8×10<sup>3</sup>×(0.9300-d+0.008logMFR) 2+2.0

を満足するエチレン単独重合体またはエチレン・αーオレフィン共重合体(A2)であることを特徴とする請求項1記載の押出ラミネート成形用樹脂組成物。

【請求項4】 前記(B)他のエチレン系重合体が、高圧ラジカル重合によるエチレン(共)重合体および/または密度が $0.86\sim0.97g$ / $cm^3$ のエチレンー $\alpha$ ーオレフイン共重合体であることを特徴とする請求項 $1\sim3$ のいずれかに記載の押出ラミネート成形用樹脂組成物

【請求項5】 前配(B)他のエチレン系重合体が、高圧ラジカル重合による低密度ポリエチレンおよび/または密度が $0.86\sim0.94$  g/cm $^3$ のエチレンー $\alpha$  - オレフイン共重合体であることを特徴とする請求項 $^4$ に記載の押出ラミネート成形用樹脂組成物。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、透明性、衝撃強度、低温ヒートシール性、ヒートシール強度、夾雑物ヒートシール性等のヒートシール特性等が良好で、押出ラミネート成形により、突刺強度に優れるシーラント層を有する包装材を得るに好適な押出ラミネート成形用樹脂組成物に関し、特に押出ラミネートにおけるネックイン、ドローダウン(延展性)等の成形加工性等に優れる。これら包装材は、例えば漬物、乳製品、レトルト食品あるいは冷凍食品、調味料、菓子などの食品あるいは衣類などの各種包装材、各種液体輸送用包材等に好適に用いられる。

#### [0002]

【従来の技術】従来より、押出ラミネート用樹脂組成物 として髙圧重合法による低密度ポリエチレン(以下LD PEと称す)、チーグラー系触媒による重合で得られる 直鎖状低密度ポリエチレン(以下LLDPEと称す)、 あるいはこれらの混合物等が一般的に用いられている。 しかし、LDPEは、成形加工性に優れるものの、低温 ヒートシール性、ヒートシール強度、夾雑物ヒートシー ル性等のヒートシール特性、ホットタック性等が劣ると いう問題を有している。このLDPEの低温ヒートシー ル性を改良する樹脂としてエチレンー酢酸ビニル共重合 体(EVA)などが用いられているが、このEVAにお いても前述のヒートシール強度、ホットタック性等は改 良されなく、かつ高温で成形されるラミネート加工時に 臭いが発生するという問題を有している。一方、LLD PEはヒートシール強度、機械的強度等が優れるもの の、低温ヒートシール性、夾雑物ヒートシール性、ホッ トタック性等の諸物性が劣り、ドローダウン性、ネック イン等の成形加工性も問題となっている。 また、LLDPEの成形性を改良するためにLDPEを配合することが提案されているが、LDPEを配合するため機械的強度の低下を招くものとなる。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は上記の事情に鑑み、透明性、衝撃強度、突刺強度、低温ヒートシール性、ヒートシール強度、夾雑物ヒートシール性等のヒートシール特性、ホットタック性等が良好で、ネックイン、ドローダウン(延展性)等の成形性などに優れた押出ラミネート成形用樹脂組成物を提供することを目的とするものである。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明者は鋭意検討の結果、特定の触媒を用いたエチレン単独重合体またはエチレン・αーオレフィン共重合体と従来のエチレン系重合体とを特定量配合することにより本発明の目的を達成することを見いだし、本発明を完成するに至った。

【0005】本発明の第1は、(A)少なくともシクロペンタジエン化合物、周期律表第IV族の遷移金属化合物を含む触媒の存在下にエチレンまたはエチレンと炭素数3~20のαーオレフィンとを(共)重合させることにより得られる

- (a1)密度がO.86~O.96g/cm<sup>3</sup>、
- (a2) メルトフローレート0. 1~100g/10分.
- (a3)分子量分布 (Mw/Mn) が1.5~5.0、
- (a4)組成分布パラメーターCbが2. 00以下の要件を満足するエチレン単独重合体またはエチレン・αーオレフィン共重合体98~20重量%と、
- (B) 他のエチレン系重合体 2~80重量%を含む樹脂組成物からなり、該組成物の(c1)メルトフローレート1~50g/10分、(c2)190℃におけるダイスウエル比(DSR)が1.10~3.00、(c3)190℃における溶融張力(MT)が0.5~4.0gの範囲であることを特徴とする押出ラミネート成形用樹脂組成物である。

【0006】本発明の第2は前記請求項1に係る発明において、その(A)エチレン単独重合体またはエチレン・ $\alpha$ -オレフィン共重合体を、シクロペンタジエニル骨格を有する配位と周期律表第IV族の遷移化合物を含む少なくとも1種の触媒の存在下でエチレンまたはエチレンと炭素数3~20の $\alpha$ -オレフィンとを(共)重合させることにより得られる

- (a1)密度が0.86~0.96g/cm<sup>3</sup>、
- (a2) メルトフローレート0. 1~100g/10分。
- (a3) 分子量分布 (Mw/Mn) が1.5~5.0、 (a4) 組成分布パラメーターCbが1.01~1. 2、

(a5)連続昇温溶出分別法(TREF)による溶出温度一溶出量曲線のピークが実質的に1個存在することを満足するエチレン単独重合体またはエチレン・αーオレフィン共重合体(A1)とすることを特徴とする押出ラミネート成形用樹脂組成物である。

【0007】本発明の第3は前記請求項1に係る発明において、その(A)エチレン単独重合体またはエチレン・αーオレフィン共重合体を、

- (a1)密度がO.86~O.96g/cm3、
- (a2) メルトフローレート0.1~100g/10分.
- (a 3)分子量分布(Mw/Mn)が1.5~5:0、
- (a4)組成分布パラメーターCbが1、08~2. 0 ∩
- (a5)連続昇温溶出分別法(TREF)による溶出温度-溶出量曲線のピークが実質的に複数個存在すること。
- (a6) 25℃におけるオルソジクロロベンゼン (OD CB) 可溶分量X (wt%) と 密度 d 及びM FR (メルトフローレート) が次の関係を満足すること、
- a) d-0.008 logM F R≥0.93の場合X < 2.0
- b) d-0. 008logMFR<0. 93の場合 X<9.8×10<sup>3</sup>×(0.9300-d+0.008logMFR) 2+2.0

を満足するエチレン単独重合体またはエチレン・αーオレフィン共重合体 (A2) とすることを特徴とする押出ラミネート成形用樹脂組成物である。

【0008】本発明の前記(B)他のエチレン系重合体として、高圧ラジカル重合によるエチレン(共)重合体および/または密度が0.86~0.97g/cm³のエチレンー $\alpha$ -オレフイン共重合体を使用することが望ましく、特に前記(B)他のエチレン系重合体が、高圧ラジカル重合による低密度ポリエチレンおよび/または密度が0.86~0.94g/cm³のエチレンー $\alpha$ -オレフイン共重合体であることが好ましい。

[0009]

【発明の実施の形態】以下本発明を詳細に説明する。本 発明において用いられるエチレン単独重合体またはエチレン・ $\alpha$ -オレフィン共重合体(A)は、少なくとももり口ペンタジエン化合物、周期律表第IV族の遷移化合物を含む少なくとも1種の触媒の存在下にエチレンと炭素数3~20の $\alpha$ -オレフィンとの共重合させることにより得られる下記(a1)~(a4)の要件、(a1)密度が0.86~0.96g/cm³、(a2)メルトフローレート0.1~100g/10分、(a3)分子量分布(Mw/Mn)が1.5~5.0、(a4)組成分布パラメーターCbが2.00以下を満足するエチレン単独重合体またはエチレン・ $\alpha$ -オレフィン共重合体であって、図1に示されるような、連続昇温溶出分別法(T

REF)により求めた溶出温度 - 溶出量曲線において実質的にピークを1個有し、シクロペンタジエニル骨格を有する配位子と周期律表第IV族の遷移金属化合物を含む少なくとも1種の触媒下の存在下で得られる一般的なメタロセン触媒によるエチレン単独重合体またはエチレン・αーオレフィン共重合体(A1)および/または図2に示されるような、連続昇温溶出分別法(TREF)により求めた溶出温度 - 溶出量曲線において実質的にピークが複数個の特殊な新規エチレン単独重合体またはエチレン・αーオレフィン共重合体(A2)を包含するものである。

【0010】上記本発明のエチレン単独重合体またはエチレン・ $\alpha$ ーオレフィン共重合体(A)の $\alpha$ ーオレフィン共立合体(A)の $\alpha$ ーオレフィンとは、炭素数が3~20、好ましくは3~12のものであり、具体的にはプロピレン、1ーブテン、1ーペンテン、4ーメチルー1ーペンテン、1ーヘキセン、1ーオクテン、1ーデセン、1ードデセンなどが挙げられる。また、これらの $\alpha$ ーオレフィンの含有量は、合計で通常30モル%以下、好ましくは20モル%以下の範囲で選択されることが望ましい。

【0011】また、本発明のエチレン単独重合体またはエチレン・ $\alpha$ -オレフィン共重合体(A)の(a 1)密度は0.86~0.96g/cm³、好ましくは0.890~0.95g/cm³、さらに好ましくは0.900~0.940g/cm³の範囲であり、(a 2)メルトフロレート(以下MFRと称す)は0.1~100g/分、好ましくは0.5~50g/分、さらに好ましくは1.0~30g/10分の範囲である。密度が0.86g/cm³未満のものは柔らかすぎて耐熱性が劣るものとなる。また0.96g/cm³を越えると硬すぎて、引き裂き強度、衝撃強度等が低くなる。MFRが0.1g/10分未満では成形加工性(ドローダウン性、ネックイン等)が不良となる。また、100g/10分を超えると機械的強度等が弱いものとなる。

【0012】一般にエチレン単独重合体またはエチレン αーオレフィン共重合体の分子量分布(Mw/Mn) は、ゲルパーミエイションクロマトグラフィー(GP C) により重量平均分子量 (Mw) と数平均分子量 (M n)を求め、それらの比(Mw/Mn)を算出すること により求めることができ、本発明のエチレン単独重合体 またはエチレン・ $\alpha$ ーオレフィン共重合体(A)の(a) 3) Mw/Mnは、1.5~5.0の範囲である。ま た、図1に示される一般的なメタロセン触媒によるエチ レン単独重合体またはエチレン・αーオレフィン共重合 体(A1)においては、好ましくは1、5~4、5、さ らに好ましくは1.8~3.5の範囲にあることが望ま しい。さらに、図2に示される特殊なエチレン単独重合 体またはエチレン・αーオレフィン共重合体(A2)に、 おいては、好ましくは1.5~4.5、さらに好ましく は1.8~4.0、より好ましくは2.0~3.5の範

囲にあることが望ましい。上記Mw/Mnが1.5未満では成形加工性が劣り、5.0を越えるものは耐衝撃性等の機械的強度が劣る。

【0013】本発明のエチレン単独重合体またはエチレ ン・αーオレフィン共重合体(A)の(a4)組成分布 パラメーター(Cb)の測定法は下記の通りである。す なわち、酸化防止剤を加えたオルソジクロルベンゼン (ODCB) に試料を濃度がO、2重量%となるように 135℃で加熱溶解した後、けい藻土(セライト54 5) を充填したカラムに移送した後、O. 1 ℃/minの 冷却速度で25℃まで冷却し、共重合体試料をセライト 表面に沈着する。次に、この試料が沈着されているカラ ムにODCBを一定流量で流しながら、カラム温度を5 ℃きざみに120℃まで段階的に昇温して行く。すると 各温度に対応した溶出成分を含んだ溶液が採取される。 この溶液にメタノールを加え、試料を沈澱後、ろ過、乾 燥し、各温度における溶出試料を得る。各試料の、重量 分率および分岐度(炭素数1000個あたりの分岐数) を測定する。分岐度は13C-NMRで測定し求める。

【0014】このような方法で30℃から90℃で採取した各フラクションについては次のような、分岐度の補正を行う。すなわち、溶出温度に対して測定した分岐度をプロットし、相関関係を最小自乗法で直線に近似し、検量線を作成する。この近似の相関係数は十分大きい。この検量線により求めた値を各フラクションの分岐度とする。なお、溶出温度95℃以上で採取したフラクションについては溶出温度と分岐度に必ずしも直線関係が成立しないのでこの補正は行わない。

【0015】次にそれぞれのフラクションの重量分率w i b

[0016]  $Cb = (\Sigma c j \cdot b j^2 / \Sigma c j \cdot b j) \div (\Sigma c j \cdot b j / \Sigma c j)$ 

【0017】ここで、cjとbjはそれぞれ;番目の区分の相対濃度と分岐度である。組成分布パラメーターCbは試料の組成が均一である場合に1.0となり、組成分布が広がるに従って値が大きくなる。

【0018】本発明のエチレン単独重合体またはエチレン・ $\alpha$ -オレフィン共重合体(A)の(a4)組成分布パラメーター(Cb)は2.00以下であり、一般的なメタロセン触媒によるエチレン単独重合体またはエチレン・ $\alpha$ -オレフィン共重合体(A1)においては、好ましくは1.01~1.2、さらに好ましくは1.02~1.18、より好ましくは1.03~1.16の範囲にあることが望ましい。また、本発明の特殊なエチレン単独重合体またはエチレン・ $\alpha$ -オレフィン共重合体(A2)においては、好ましくは1.08~2.00、さらに

好ましくは1.10~1.80、より好ましくは1.15~1.50の範囲にあることが望ましい。組成分布パラメーター(Cb)が2.00より大きいとブロッキングしやすく、また低分子量あるいは高分岐度成分の樹脂表面へのにじみ出しが多く衛生上の問題が生じる。

【0019】本発明の特殊なエチレン単独重合体またはエチレン・αーオレフィン共重合体(A2)は、(a5)連続昇温溶出分別法(TREF)により求めた溶出温度ー溶出量曲線において、ピークが複数個存在し、図1の一般的なメタロセン触媒による重合体(A1)と明確に区別されるものである。この複数のピーク温度は85℃から100℃の間に存在することが特に好ましい。このピークが存在することにより、成形体の耐熱性が向上する。

【0020】本発明に係わるTREFの測定方法は下記 の通りである。試料を酸化防止剤(例えば、ブチルヒド ロキシトルエン)を加えたODCBに試料濃度がO.O 5重量%となるように加え、135℃で加熱溶解する。 この試料溶液 5mlを、ガラスビーズを充填したカラムに 注入し、0.1℃/分の冷却速度で25℃まで冷却し、 試料をガラスビーズ表面に沈着する。次に、このカラム にODCBを一定流量で流しながら、カラム温度を50 ℃/hrの一定速度で昇温しながら、試料を順次溶出させ る。この際、溶剤中に溶出する試料の濃度は、メチレン の非対称伸縮振動の波数2925cm-1に対する吸収を赤 外検出機で測定することにより連続的に検出される。こ の値から、溶液中のエチレン・ $\alpha$ ーオレフィン共重合体 の濃度を定量分析し、溶出温度と溶出速度の関係を求め る。TREF分析によれば、極少量の試料で、温度変化 に対する溶出速度の変化を連続的に分析出来るため、分 別法では検出できない比較的細かいピークの検出が可能

【0021】本発明の、特殊なエチレン単独重合体またはエチレン・ $\alpha$ -オレフィン共里合体(A2)の(a6)25 $^{\circ}$ CにおけるODCB可溶分の量X(重量%)と密度 d およびMFRの関係は、d およびMFRの値が、d-0.008 logMFR  $\geq$  0.93

を満たす場合は、Xは2重量%未満、好ましくは1重量 %未満、

d-0.008 logMFR<0.93 の場合は.

 $X < 9.8 \times 10^3 \times (0.9300 - d + 0.008 logMF R)^2 + 2.0$ 

好ましくは、

 $X < 7.4 \times 10^3 \times (0.9300 - d + 0.008 logMFR)^2 + 1.0$ 

さらに好ましくは、

 $X < 5.6 \times 10^3 \times (0.9300 - d + 0.008 \log MFR)^2 + 0.5$ 

の関係を満足していることが必要である。

【0022】上記25℃におけるODCB可溶分の量は、下記の方法により測定する。試料0.5gを20mlのODCBにて135℃で2時間加熱し、試料を完全に溶解した後、25℃まで冷却する。この溶液を25℃で一晩放置後、テフロン製フィルターで濾過して濾液を採取する。この濾液のメチレンの非対称伸縮振動の波数2925cm<sup>-1</sup>付近の吸収ピーク面積を求め、予め作成した検量線により試料濃度を算出する。この値より、25℃におけるODCB可溶分量が求まる。

【0023】25℃におけるODCB可溶分は、エチレン・αーオレフィン共重合体に含まれる高分岐度成分および低分子量成分であり、衛生性の問題や成形品内面のブロッキングの原因となる為、この含有量は少ないことが望ましい。ODCB可溶分の量は、コモノマーの含有量および分子量に影響される。従ってこれらの指標である密度およびMFRとODCB可溶分の量が上記の関係を満たすことは、共重合体全体に含まれるαーオレフィンの偏在が少ないことを示す。

【0024】前記一般的なメタロセン触媒による、エチレン単独重合体またはエチレン・αーオレフィン共重合体(A1)はシクロペンタジエニル骨格を有する配位子を含む周期律表第IV族の遷移金属化合物と必要により助触媒、有機アルミニウム化合物、担体とを含む触媒の存在下にエチレンおよび炭素数3~20のαーオレフィンとを共重合させることにより得られるものである。

【0025】このエチレン単独重合体またはエチレン・αーオレフィン共重合体(A1)を製造する触媒であるシクロペンタジエニル骨格を有する配位子を含む周期律表第IV族の遷移金属化合物のシクロペンタジエニル骨格とは、シクロペンタジエニル基、置換シクロペンタジエニル基としては、炭素数1~10の炭化水素基、シリル基、シリル固換アルキル基、シリル置換アリール基、シアノ基、シリルと、シアノを、シアノルキル基、シリルとの置換を行って、カロジリルをである。該置換シクロペンタジエニル基の置換基は2個以上有していてもよく、また係る置換基同士が互いに結合して環を形成してもよい。

【0026】上記炭素数1~10の炭化水素基としては、アルキル基、シクロアルキル基、アリール基、アラルキル基等が挙げられ、具体的には、メチル基、エチル基、ロープロピル基、イソプロピル基、ローブテル基、イソプチル基、secーブテル基、tーブテル基、ペンチル基、ヘキシル基、オクチル基、2ーエチルヘキシル基、デシル基等のアルキル基;シクロペンチル基、シクロアルキル基等のシクロアルキル基;フェニル基、トリル基等のアリール基;ベンジル基、ネオフイル基等のアラルキル基等が例示される。これらの中でもアルキル基が好ましい。置換シクロペンタジエニル基の好適なもの

としては、メチルシクロペンタジエニル基、エチルシク ロペンタジエニル基、nーヘキシルシクロペンタジエニ ル基、1,3-ジメチルシクロペンタジエニル基、1,3-n-ブ チルメチルシクロペンタジエニル基、1,3-n-プロピルメ チルエチルシクロペンタジエニル基などが具体的に挙げ られる。本発明の置換シクロペンタジエニル基として は、これらの中でも炭素数3以上のアルキル基が置換し たシクロペンタジエニル基が好ましく、特に1.3-置換シ クロペンタジエニル基が好ましい。置換基同士すなわち 炭化水素同士が互いに結合して1または2以上の環を形 成する場合の置換シクロペンタジエニル基としては、イ ンデニル基、炭素数1~8の炭化水素基(アルキル基 等) 等の置換基により置換された置換インデニル基、ナ フチル基、炭素数1~8の炭化水素基(アルキル基等) 等の置換基により置換された置換ナフチル基、炭素数 1 ~8の炭化水素基(アルキル基等)等の置換基により置 換された置換フルオレニル基等が好適なものとして挙げ られる。

【0027】シクロペンタジエニル骨格を有する配位子を含む周期律表第IV族の遷移金属化合物の遷移金属としては、ジルコニウム、チタン、ハフニウム等が挙げられ、特にジルコニウムが好ましい。該遷移金属化合物は、シクロペンタジエニル骨格を有する配位子としては通常1~3個を有し、また2個以上有する場合は架橋基により互いに結合していてもよい。なお、係る架橋基としては炭素数1~4のアルキレン基、アルキルシランジイル基、シランジイル基などが挙げられる。

【0028】周期律表第IV族の遷移金属化合物においてシクロペンタジエニル骨格を有する配位子以外の配位子としては、代表的なものとして、水素、炭素数1~20の炭化水素基(アルキル基、アルケニル基、アリール基、アルキルアリール基、アラルキル基、ポリエニル基等)、ハロゲン、メタアルキル基、メタアリール基などが挙げられる。

【〇〇29】これらの具体例としては以下のものがあ る。ジアルキルメタロセンとして、ビス(シクロペンタ ジエニル) チタニウムジメチル、 ピス (シクロペンタ ジエニル) チタニウムジフェニル、ビス (シクロペンタ ジエニル) ジルコニウムジメチル、ビス (シクロペンタ ジエニル) ジルコニウムジフェニル、ビス (シクロペン タジエニル)ハフニウムジメチル、 ピス(シクロペン タジエニル)ハフニウムジフェニルなどがある。モノア ルキルメタロセンとしては、ビス(シクロペンタジェニ ル) チタニウムメチルクロライド、ピス (シクロペンタ ジエニル) チタニウムフェニルクロライド、ビス (シク ロペンタジエニル)ジルコニウムメチルクロライド、ビ ス(シクロペンタジエニル)ジルコニウムフェニルクロー ライドなどがある。また、モノシクロペンタジエニルチ タノセンであるペンタメチルシクロペンタジエニルチタ ニウムトリクロライド、ペンタエチルシクロペンタジェ

ニルチタニウムトリクロライド)、ビス(ペンタメチル シクロペンタジエニル)チタニウムジフェニルなどが挙 げられる。

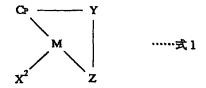
【0030】 置換ビス(シクロペンタジエニル) チタニウム化合物としては、ビス(インデニル) チタニウムジフェニルまたはジクロライド、ビス(メチルシクロペンタジエニル) チタニウムジフェニルまたはジクロライド、ジアルキル、トリアルキル、テトラアルキルまたは ペンタアルキルシクロペンタジエニルチタニウム化 にて (1,2ージメチルシクロペンタジエニル) チタニウムジフェニルまたはジクロライド、ビス(1,2ージエチルシクロペンタジエニル) チタニウムジフェニルまたはジクロライド、世のジハライド は サタニウムジフェニルまたはジクロライド、メチレンジシクロペンタジエニルチタニウムジフェニルまたはジクロライド、サタニウムジフェニルまたはジクロライド、他のジハライド錯体が挙げられる。

【0031】ジルコノセン化合物としては、ペンタメチ ルシクロペンタジエニルジルコニウムトリクロライド、 ペンタエチルシクロペンタジエニルジルコニウムトリク ロライド、ピス (ペンタメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジフェニル、アルキル置換シクロペンタジ エンとしては、ビス(エチルシクロペンタジエニル)ジ ルコニウムジメチル、ピス(メチルシクロペンタジェニ ル)ジルコニウムジメチル、ビス (n – ブチルシクロペ ンタジエニル)ジルコニウムジメチル、それらのハロア ルキルまたはジハライド錯体、ジアルキル、トリアルキ ル、テトラアルキルまたはペンタアルキルシクロペンタ ジエンとしてはビス(ペンタメチルシクロペンタジエニ ル) ジルコニウムジメチル、ビス (1,2-ジメチルシ クロペンタジエニル) ジルコニウムジメチル、およびそ れらのジハライド錯体、シリコン、炭素連結シクロペン タジエン錯体としては、ジメチルシリルジシクロペンタ ジエニルジルコニウムジメチルまたはジハライド、メチ レンジシクロペンタジエニルジルコニウムジメチルまた はジハライド、メチレンジシクロペンタジェニルジルコ ニウムジメチルまたはジハライドなどが挙げられる。 【0032】さらに他のメタロセンとしては、ビス(シ

イン・マットに他のアッロセンとしては、ピス (シ クロペンタジエニル) ハフニウムジクロライド、ピス (シクロペンタジエニル) ハフニウムジメチル、ビス (シクロペンタジエニル) バナジウムジクロライドなど が挙げられる。

【0033】本発明の他の周期律表第IV族の遷移金属化合物の例として、下記一般式で示されるシクロペンタジエニル骨格を有する配位子とそれ以外の配位子および遷移金属原子が環を形成するものも挙げられる。

【化1】



式中、Cpは前記シクロペンタジエニル骨格を有する配位子、Xは水素、ハロゲン、炭素数 1~20のアルキル基、アリールシリル基、アリールオキシ基、アルコキシ基、アミド基、シリルオキシ基等を表し、YはSiR2、CR2、SiR2SiR2、CR2CR2、CR=CR、SiR2CR2、BR2、BRからなる群から選ばれる2価基、Zは一〇一、一S一、一NR一、一PR一またはOR、SR、NR2、PR2からなる群から選ばれる2価中性リガンドを示す。ただし、Rは水素または炭素数1~20のアルキル基、アリール基、シリル基、ハロゲン化アルキル基、ハロゲン化アリール基、またはY、ZまたはYとZの双方からの2個またはそれ以上のR基は縮合環系を形成するものである。Mは周期律表第IV族の遷移金属原子を表す。

【OO34】式1で表される化合物の例としては、(t ーブチルアミド)(テトラメチルシクロペンタジエニ ル) - 1, 2 - エタンジイルジルコニウムジクロライ ド、(tーブチルアミド)(テトラメチルシクロペンタ ジェニル) -1,2-エタンジイルチタンジクロライ ド、(メチルアミド)(テトラメチルシクロペンタジエ ニル)-1,2-エタンジイルジルコニウムジクロライ ド、(メチルアミド)(テトラメチルシクロペンタジェ ニル) -1,2-エタンジイルチタンジクロライド、 (エチルアミド) (テトラメチルシクロペンタジエニ ル) メチレンタンジクロライド、(tーブチルアミド) ジメチル (テトラメチルシクロペンタジエニル) シラン チタンジクロライド、(t-ブチルアミド)ジメチル (テトラメチルシクロペンタジエニル) シランジルコニ ウムジベンジル、(ベンジルアミド) ジメチル (テトラ メチルシクロペンタジエニル) シランチタンジクロライ ド、(フェニルホスフイド)ジメチル(テトラメチルシ クロペンタジエニル) シランチタンジクロライドなどが 挙げられる。

【0035】本発明でいう助触媒としては、前記周期律 表第IV族の遷移金属化合物を重合触媒として有効になし うる、または触媒的に活性化された状態のイオン性電荷 を均衝させうるものをいう。本発明において用いられる 助触媒としては、有機アルミニウムオキシ化合物のベンゼン可溶のアルミノキサンやベンゼン不溶の有機アルミニウムオキシ化合物、ホウ素化合物、酸化ランタンなどのランタノイド塩、酸化スズ等が挙げられる。これらの 中でもアルミノキサンが最も好ましい。

【0036】また、触媒は無機又は有機化合物の担体に 担持して使用されてもよい。該担体としては無機または 有機化合物の多孔質酸化物が好ましく、具体的にはSiO2、Al2O3、MgO、ZrO2、TiO2、B2O3、CaO、ZnO、BaO、ThO2等またはこれらの混合物が挙げられ、SiO2-Al2O3、SiO2-V2O5、SiO2-TiO2、SiO2-MgO、SiO2-Cr2O3等が挙げられる。

【0037】有機アルミニウム化合物として、トリエチルアルミニウム、トリイソプロピルアルミニウム等のトリアルキルアルミニウム:ジアルキルアルミニウムハライド:アルキルアルミニウムセスキハライド:アルキルアルミニウムジハライド:アルキルアルミニウムバイドライド、有機アルミニウムアルコキサイド等が挙げられる。

【0038】本発明の特殊なエチレン単独重合体またはエチレン・ $\alpha$ ーオレフィン共重合体(A2)の製造は、好ましくは以下のD1~D5の触媒で重合することが望ましい。

D 1: 一般式 $Me^1R^1p$  ( $OR^2$ )  $_qX^14-p-q$ で表される 化合物(式中 $Me^1$ はジルコニウム、チタン、ハフニウムを示し、R1および $R^2$ はそれぞれ炭素数  $1\sim 2.4$  の炭化水素基、X1はハロゲン原子を示し、pおよび $_q$ はそれぞれ $0\leq p<4$ 、 $0\leq p+q\leq 4$ の範囲を満たすを整数である)。

D2: 一般式Me $^2$ R $^3$ m (OR4)  $_n$ X $^2$ z-m-nで表される化合物(式中Me $^2$ は周期律表第  $_1$  ~  $_1$ II 族元素、R $^3$ およびR $^4$ はそれぞれ炭素数  $_1$  ~  $_2$  4 の炭化水素基、X $^2$ はハロゲン原子または水素原子(ただし、X $^2$ が水素原子の場合はMe $^2$ は周期律表第 $_1$ II 族元素の場合に限る)を示し、zはMe $^2$ の価数を示し、mおよびnはそれぞれ O $\le$ m $\le$ z、O $\le$ n $\le$ z の範囲を満たす整数であり、かつ、O $\le$ m+n $\le$ z である)。

D3:共役二重結合を持つ有機環状化合物。

D4:AI-O-AI結合を含む変性有機アルミニウムオキシ化合物。

D5:無機担体および/又は粒子状ポリマー担体を相互に接触させて得られる触媒。

【0039】以下、さらに詳説する。上記触媒成分D1の一般式Me<sup>1</sup>R<sup>1</sup>p(OR<sup>2</sup>)qX<sup>1</sup>4-p-qで表される化合物の式中、Me<sup>1</sup>はジルコニウム、チタン、ハフニウムを示し、これらの遷移金属の種類は限定されるものではなく、複数を用いることもできるが、共重合体の耐候性の優れるジルコニウムが含まれることが特に好ましい。R<sup>1</sup>およびR<sup>2</sup>はそれぞれ炭素数1~24の炭化水素基で、好ましくは炭素数1~12、さらに好ましくは1~8である。具体的にはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基などのアルキル基;トリル基、アリル基などのアルケニル基;フェニル基、トリル基、キシリル基、メシテル基、インデニル基、ナフチル基などのアリール基;ベンジル基、トリチル基、フェスプ

チル基、ネオフイル基などのアラルキル基などが挙げられる。これらは分岐があってもよい。 $X^1$ はフッ素、ヨウ素、塩素および臭素などのハロゲン原子を示す。pおよびqはそれぞれ、 $0 \le p < 4$ 、 $0 \le p + q \le 4$ の範囲を満たすを整数である。

【OO40】上記触媒成分D1の一般式で示される化合 物の例としては、テトラメチルジルコニウム、テトラエ チルジルコニウム、テトラベンジルジルコニウム、テト ラプロポキシジルコニウム、トリプロポキシモノクロロ ジルコニウム、テトラブトキシジルコニウム、テトラブ トキシチタン、テトラブトキシハフニウムなどが挙げら れ、特にテトラプロポキシジルコニウム、テトラブトキ シジルコニウムなどのZr (OR) 4化合物が好まし く、これらを2種以上混合して用いても差し支えない。 【0041】上記触媒成分D2の一般式Me<sup>2</sup>R<sup>3</sup>m(O  $R^4$ )  $n \times 2_{7-m-n}$ で表される化合物の式中M e 2は周期律 表第 I ~||||族元素を示し、リチウム、ナトリウム、カ リウム、マグネシウム、カルシウム、亜鉛、ホウ素、ア ルミニウムなどである。R<sup>3</sup>およびR<sup>4</sup>はそれぞれ炭素数 1~24の炭化水素基、好ましくは炭素数1~12、さ らに 好ましくは1~8であり、具体的にはメチル基、 エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基など のアルキル基:ビニル基、アリル基などのアルケニル 基;フェニル基、トリル基、キシリル基、メシチル基、 インデニル基、ナフチル基などのアリール基:ベンジル 基、トリチル基、フェネチル基、スチリル基、ベンズヒ ドリル基、フェニルブチル基、ネオフィル基などのアラ ルキル基などが挙げられる。これらは分岐があってもよ い。X<sup>2</sup>はフッ素、ヨウ素、塩素および臭素 などのハロ ゲン原子または水素原子を示すものである。ただし、X 2が水素原子の場合はMe2はホウ素、アルミニウムなど に例示される周期律表第111族元素の場合に限るもので ある。また、zはMe<sup>2</sup>の価数を示し、mおよびnはそ れぞれ、0≦m≦z、0≦n≦zの範囲を満たす整数で あり、かつ、0≦m+n≦zである。

【〇〇42】上記触媒成分D2の一般式で示される化合物の例としては、メチルリチウム、エチルリチウムなどの有機リチウム化合物:ジメチルマグネシウム、ジエチルマグネシウムクロライド、エチルマグネシウムクロライドなどの有機でグネシウムクロライドなどの有機でが表記をできるがは、シェチル亜鉛などの有機で変になどの有機である。シェチルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウム、ジエチルアルミニウム、トリデシルアルミニウム、ジエチルアルミニウムでリーライド、エチルアルミニウムでリーライド、ジェチルアルミニウムエトキサイド、ジェチルアルミニウムエトキサイド、ジェチルアルミニウムアルドライドなどの有機アルミニウム化合物等の誘導体が挙げられる。

【0043】上記触媒成分D3の共役二重結合を持つ有 機環状化合物には、環状で共役二重結合を2個以上、好 ましくは2~4個、さらに好ましくは2~3個有する環 を1個または2個以上もち、全炭素数が4~24、好ま しくは4~12である環状炭化水素化合物:前記環状炭 化水素化合物が部分的に1~6個の炭化水素残基(典型 的には、炭素数1~12のアルキル基またはアラルキル 基) で置換された環状炭化水素化合物; 共役二重結合を 2個以上、好ましくは2~4個、さらに好ましくは2~ 3個有する環を1個または2個以上もち、全炭素数が4 ~24、好ましくは4~12である環状炭化水素基を有 する有機ケイ素化合物:前配環状炭化水素基が部分的に 1~6個の炭化水素残基またはアルカリ金属塩(ナトリ ウムまたはリチウム塩)で置換された有機ケイ素化合物 が含まれる。特に好ましくは分子中のいずれかにシクロ ペンタジエン構造をもつものが望ましい。

【0044】上記の好適な化合物としては、シクロペンタジエン、インデン、アズレンまたはこれらのアルキル、アリール、アラルキル、アルコキシまたはアリールオキシ誘導体などが挙げられる。また、これらの化合物がアルキレン基(その炭素数は通常2~8、好ましくは2~3)を介して結合(架橋)した化合物も好適に用いられる。

【0045】環状炭化水素基を有する有機ケイ素化合物は、下記一般式で表示することができる。ALS i R

ここで、Aはシクロペンタジエニル基、置換シクロペンタジエニル基、インデニル基、置換インデニル基で例示される前記環状水索基を示し、Rはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基などのアルキル基;メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基などのアルコキシ基;フェニル基などのアリール基:フェノキシ基などのアリールオキシ基;ベンジル基などのアラルキル基で示され、炭素数1~24、好ましくは1~12の炭化水素残基または水素を示し、Lは1  $\leq$  L  $\leq$  4、好ましくは1 $\leq$  L  $\leq$  4、好ましくは1

【0046】上記成分D3の有機環状炭化水素化合物の 具体例として、シクロペンタジエン、メチルシクロペン タジエン、エチルシクロペンタジエン、1、3ージメチ ルシクロペンタジエン、インデン、4ーメチルー1ーイ ンデン、4、7ージメチルインデン、シクロヘブタトリ エン、メチルシクロヘブタトリエン、シクロオクタテト ラエン、アズレン、フルオレン、メチルフルオレンのよ うな炭素数5~24のシクロポリエンまたは置換シクロ ポリエン、モノシクロペンタジエニルシラン、ビスシク ロペンタジエニルシラン、トリスシクロペンタジエニル シラン、モノインデニルシラン、ビスインデニルシラン、トリスインデニルシラン、ドリスインデニルシランなどが挙げられる。

【〇〇47】触媒成分D4のAi一〇一Al結合を含む 変性有機アルミニウムオキシ化合物とは、アルキルアル ミニウム化合物と水とを反応させることにより、通常アルミノキサンと称される変性有機アルミニウムオキシ化合物が得られ、分子中に通常1~100個、好ましくは1~50個のAI-O-AI結合を含有する。また、変性有機アルミニウムオキシ化合物は線状でも環状でもいずれでもよい。

【0048】有機アルミニウムと水との反応は通常不活性炭化水素中で行われる。該不活性炭化水素としては、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、シクロヘキサン、ベンゼン、トルエン、キシレン等の脂肪族、脂環族、芳香族炭化水素が好ましい。水と有機アルミニウム化合物との反応比(水/AIモル比)は通常0.25/1~1.2/1、好ましくは0.5/1~1/1であることが望ましい。

【OO49】触媒成分D5の無機物担体および/または 粒子状ポリマー担体とは、炭素質物、金属、金属酸化 物、金属塩化物、金属炭酸塩またはこれらの混合物ある いは熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂等が挙げられる。該無 機物担体に用いることができる好適な金属としては、 鉄、アルミニウム、ニッケルなどが挙げられる。具体的 には、SiO2、AI2O3、MgO、ZrO2、Ti O2、B2O3、CaO、ZnO、BaO、ThO2等また はこれらの混合物が挙げられ、SiO2-Al2O3、S i O2-V2O5, SiO2-TiO2, SiO2-V2O5, SiO2-MgO、SiO2-Cr2O3等が挙げられる。 これらの中でもSiO2およびAI2O3からなる群から 選択された少なくとも1種の成分を主成分とするものが 好ましい。また、有機化合物としては、熱可塑性樹脂、 熱硬化性樹脂のいずれも使用でき、具体的には、粒子状 のポリオレフィン、ポリエステル、ポリアミド、ポリ塩 化ビニル、ポリ(メタ)アクリル酸メチル、ポリスチレ ン、ポリノルボルネン、各種天然髙分子およびこれらの 混合物等が挙げられる。

【0050】上記無機物担体および/または粒子状ポリマー担体は、このまま使用することもできるが、好ましくは予備処理としてこれらの担体を有機アルミニウム化合物やAI-O-AI結合を含む変性有機アルミニウムオキシ化合物などに接触処理させた後に成分D5として用いることもできる。

【ΟΟ51】上記本発明のエチレン単独重合体またはエチレン・αーオレフィン共重合体(A2)は分子量分布が狭く、組成分布が適度な広さを有し、機械的強度が強く、低温ヒートシール性、ヒートシール強度、夾雑物ヒートシール性等のヒートシール特性、ホットタック性に優れ、しかも耐熱性の良い重合体である。

【0052】本発明のエチレン単独重合体またはエチレン・αーオレフィン共重合体(A)の製造方法は、前記触媒の存在下、実質的に溶媒の存在しない気相重合法、スラリー重合法、溶液重合法等で製造され、実質的に酸素、水等を断った状態で、ブタン、ペンタン、ヘキサ

ン、ヘプタン等の脂肪族炭化水素、ベンゼン、トルエ ン、キシレン等の芳香族炭化水素、シクロヘキサン、メ チルシクロヘキサン等の脂環族炭化水素等に例示される 不活性炭化水素溶媒の存在下または不存在下で製造され る。重合条件は特に限定されないが、重合温度は通常1 5~350°C、好ましくは20~200°C、さらに好ま しくは50~110℃であり、重合圧力は低中圧法の場 合通常常圧~7 Okg/cm<sup>2</sup>G、好ましくは常圧~2 Okg/cm 2Gであり、高圧法の場合通常1500kg/cm2G以下が望 ましい。重合時間は低中圧法の場合通常3分~10時 間、好ましくは5分~5時間程度が望ましい。高圧法の 場合、通常1分~30分、好ましくは2分~20分程度 が望ましい。また、重合は一段重合法はもちろん、水素 濃度、モノマー濃度、重合圧力、重合温度、触媒等の重 合条件が互いに異なる2段階以上の多段重合法など特に 限定されるものではない。

【0053】本発明における(B)他のエチレン系重合体とは、高圧ラジカル重合によるエチレン系重合体(B1)および/または密度が0.86~0.97g/cm³のエチレンー $\alpha$ ーオレフイン共重合体(B2)を包含するものである。

【0054】上記(B1)高圧ラジカル重合法によるエチレン系重合体とは、高圧ラジカル重合法による密度 0.91~0.94g/cm³のエチレン単独重合体(B11:低密度ポリエチレン)、(B12)エチレン・ビニルエステル共重合体および(B13)エチレンと $\alpha$ ,  $\beta$  一不飽和カルボン酸またはその誘導体との共重合体等が挙げられる。

【0055】該(B11)低密度ポリエチレン(以下LDPEと称す)は、MFRが0.05~50g/10分、好ましくは0.1~30g/10分の範囲で選択される。この範囲内であれば組成物の溶融張力が適切な範囲となり押出ラミネート成形等が容易である。該LDPEの密度は0.91~0.94g/cm³、好ましくは0.912~0.935g/cm³、さらに好ましくは0.912~0.935g/cm³の範囲で選択される。また、分子量分布(Mw/Mn)は3.0~12、好ましくは4.0~8.0である。これらLDPEの製法は、公知の高圧ラジカル重合法により製造され、チューブラー法、オートクレーブ法のいずれでもよい。

【0056】また、上記(B12)エチレン・ビニルエステル共重合体とは、高圧ラジカル重合法で製造され、エチレンを主成分とし、プロピオン酸ビニル、酢酸ビニル、カプロン酸ビニル、カプリル酸ビニル、ラウリル酸ビニル、ステアリン酸ビニル、トリフルオル酢酸ビニルなどのビニルエステル単量体との共重合体である。これらの中でも特に好ましいものとしては、酢酸ビニルを挙げることができる。エチレン50~99.5重量%、ビニルエステル0.5~50重量%、他の共重合可能な不飽和単量体0~49.5重量%からなる共重合体が好ま

しい。さらにビニルエステル含有量は $3\sim20$  重量%、特に好ましくは $5\sim15$  重量%の範囲で選択される。これら共重合体のMFRは、 $0.1\sim50$  g/10分、好ましくは $0.3\sim30$  g/分の範囲で選択される。

【0057】さらに上記(B13) エチレンと a, β-不飽和カルボン酸またはその誘導体との共重合体の代表 的な共重合体としては、エチレン・(メタ) アクリル酸 またはそのアルキルエステル共重合体が挙げられ、これ らのコモノマーとしては、アクリル酸、メタクリル酸、 アクリル酸メチル、メタクリル酸メチル、アクリル酸エ チル、メタクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、メタ クリル酸プロピル、アクリル酸イソプロピル、メタクリ ル酸イソプロピル、アクリル酸ーn-ブチル、メタクリ ル酸ーnーブチル、アクリル酸シクロヘキシル、メタク リル酸シクロヘキシル、アクリル酸ラウリル、メタクリ ル酸ラウリル、アクリル酸ステアリル、メタクリル酸ス テアリル、アクリル酸グリシジル、メタクリル酸グリシ ジル等を挙げることができる。この中でも特に好ましい ものとして(メタ)アクリル酸のメチル、エチル等のア ルキルエステルを挙げることができる。特に (メタ) ア クリル酸エステル含有量は3~20重量%、好ましくは 5~15重量%の範囲である。これら共重合体のMFR は、0.1~30g/10分、好ましくは0.2~20 g/分の範囲で選択される。

【〇〇58】本発明の他のエチレン系重合体の密度が 0.86~0.97 $g/cm^3$ のエチレンー $\alpha$ ーオレフィ ン共重合体(B2)とは、従来公知のチーグラー系触媒 あるいはフィリップス系触媒等を用いる、高・中・低圧 法およびその他の公知の方法によるエチレンと炭素数3 ~12のα-オレフィンとの共重合体である。これは、 (A) 成分より一般的には分子量分布あるいは組成分布 が広く、(B21)密度が0.86~0.91g/cm3 の超低密度ポリエチレン(以下VLDPEと称す)、 (B22)密度がO. 91~O. 94g/cm<sup>3</sup>の線状低 密度ポリエチレン(以下LLDPEと称す)、(B2 3) 密度が0.94~0.97の高密度ポリエチレン、 (B24)密度がO.86~O.91g/cm3のエチレ ン・プロピレン共重合体ゴム、エチレン・プロピレン・ ジエン共重合体ゴム等のエチレン・αーオレフィン共重 合体ゴムを包含する。

【0059】上記(B21) VLDPEとは、密度が
0.86~0.91g/cm³、好ましくは0.880~
0.905g/cm³の範囲のエチレンーαーオレフィン
共重合体であり、MFRが0.01~50g/10分、
好ましくは0.1~30g/10分の範囲で選択される。該VLDPEは、線状低密度ポリエチレン(LLDPE)とエチレン・αーオレフィン共重合体ゴム(EPR、EPDM)の中間の性状を示すポリエチレンであり、示差走査熱量測定法(DSC)による最大ピーク温度(Tm)60℃以上、好ましくは、100℃以上、か

つ沸騰 n ーヘキサン不溶分 1 0 重量%以上の性状を有する特定のエチレン・αーオレフィン共重合体であり、LLDPEが示す高結晶部分とエチレン・αーオレフィン共重合体ゴムが示す非晶部分とを合わせ持つ樹脂であって、前者の特徴である耐衝撃性、耐熱性などと、後者の特徴であるゴム状弾性、耐低温衝撃性などがバランスよく共存している。

【0060】また上記(B22)LLDPEとは、密度が0.91~0.94g/cm³、好ましくは0.91~0.93g/cm³の範囲のエチレン・ $\alpha$ -オレフィン共重合体であり、MFRが0.05~50g/10分、好ましくは0.1~30g/10分の範囲で選択される。分子量分布(Mw/Mn)は特に限定はないが、3.0~13、好ましくは3.5~8.0の範囲にあるのが一般的である。上記LLDPEの $\alpha$ -オレフィンは、炭素数3~20、好ましくは炭素数4~12、さらに好ましくは炭素数6~12の範囲の $\alpha$ -オレフィンであり、具体的にはプロピレン、1ーブテン、4ーメチルー1~ペンテン、1~ヘキセン、1ーオクテン等が挙げられる。上記MFRが0.05g/10分を超えるものは耐衝撃性やヒットシール特性等が低下するおそれを生じる。

【0061】また上記(B23)高密度ポリエチレンは、密度が0.94~0.97g/cm3、好ましくは0.95~0.97g/cm<sup>3</sup>、メルトフローレートが0.01~50g/10分、好ましくは0.05~30g/10分、特に好ましくは0.1~20g/10分である。

【0062】また上記(B24)エチレン・αーオレフィン共重合体ゴムとは、密度が0.86~0.91g/cm³未満のエチレン・プロピレン共重合体ゴム、エチレン・プロピレン・ジエン共重合体ゴム等が挙げられ、該エチレン・プロピレン系ゴムとしては、エチレンおよびプロピレンを主成分とするランダム共重合体(EPM)、および第3成分としてジエンモノマー(ジシクロペンタジエン、エチリデンノルボルネン等)を加えたものを主成分とするランダム共重合体(EPDM)が挙げられる。

【0063】上記(B)他のエチレン系重合体のなかでも、高圧ラジカル重合による低密度ポリエチレンおよび /または密度が0.860~0.94g/cm $^3$ のエチレンー $\alpha$ -オレフイン共重合体が好ましい。

【0064】本発明における樹脂組成物の(A)成分と(B)成分の配合剤合は、(A)成分が98~20重量%、(B)成分が2~80重量%、好ましくは(A)成分が90~60重量%、(B)成分が10~40重量%、さらに好ましくは(A)成分が85~70重量%、

- (B) 成分が15~30重量%である。該組成物の
- (A) 成分の配合量が98重量%を超える場合には、ドローダウン性、ネックイン等の成形加工性が劣るものと

なり、20重量%より少ない場合には、突刺強度、低温 ヒートシール性、ヒートシール強度、夾雑物ヒートシー ル性等のヒートシール特性、ホットタック性等が改良さ れない虞がある。

【0065】上記本発明の組成物の具体的な例として

は、(A1+B11)、(A2+B11)、(A1+B 11+B22) \ (A2+B11+B22) \ (A1+ B12+B22), (A2+B12+B22) (A1+ B11+B21) (A2+B11+B21) (A1+ .A2+B11) 、 (A1+A2+B11+B21) 、 (A1+A2+B11+B22) などの種々の組み合わ せが挙げられる(ただし、A1:本発明のエチレンーα -オレフイン共重合体、A2:本発明の他のエチレン- $\alpha$ -オレフイン共重合体、B11:LDPE、B12: EVA、B21: VLDPE、B22: LLDPEを示 す)。特に(A1またはA2+B11+B21)、(A 1+B11+B22)、すなわち、本発明のエチレンー  $\alpha$ -オレフイン共重合体(A1またはA2)とLDP E、LLDPEの組み合わせの場合の配合量は(A)成 分60~90重量%、(B1)成分5~35重量%、 (B2) 成分5~35重量%の範囲で選択されることが 望ましい。

【0066】上記本発明の(A)成分と(B)成分を含む組成物は、(c1)メルトフロレート(MFR)が1~50g/10分、(c2)190℃におけるダイスウエル比(DSR)が1.10~3.00、(c3)190℃における溶融張力(MT)が0.5~4.0gの範囲であることが肝要である。上記(c1)MFRが1g/10分未満であると成形加工性が劣り、50g/10分を超えるものはネックインが大きくなり、突刺強度等の機械的強度が改良されない虞がある。また、(c2)ダイスウエル比(DSR)が1.10未満であるとネックインが大きく、3.00を超える場合には高速成形性に難が生じる。(c3)溶融張力(MT)が0.5g未満であるとドローダウン性が劣り、4.0gを超えるものは高速成形性が低下する虞がある。

【0067】本発明の組成物においては、上記(A)成分として、(A1)成分を用いた際には、(c1)メルトフロレート(MFR)が1~50g/10分、好ましくは1.5~40g/10分、さらに好ましくは2.0~30g/10分の範囲、(c2)190℃におけるダイスウエル比(DSR)が1.30~3.00、好ましくは1.30~2.80、さらに好ましくは1.30~2.50の範囲、(c3)190℃における溶融張力(MT)が0.5~4.0g、好ましくは0.5~3.5gの範囲であることが望ましい。

【0068】本発明の組成物においては、上記(A)成分として、(A2)成分を用いた際には、(c1)メルトフロレート(MFR)が1~50g/10分、好ましくは1.5~40g/10分、さらに好ましくは2.0

~30g/10分の範囲、(c2) 190℃におけるダイスウエル比(DSR)が1.10~2.00、好ましくは1.10~1、70、さらに好ましくは1.10~1.65の範囲、(c3)190℃における溶融張力(MT)が0.5~4.0g、好ましくは0.5~2.5gの範囲であることが望ましい。

【0069】本発明の組成物の配合は従来の樹脂組成物配合法として一般に用いられる公知の方法により配合することができる。その一例としては(A)成分、(B)成分、およびその他の添加可能な添加剤等を単にドライブレンドすることにより行える。また、他の例としては(A)成分、(B)成分および所望により各種添加剤をタンブラー、リボンブレンダーまたはヘンシェルミキサー等の混合機を使用してドライブレンドした後、単軸押出機、二軸押出機等の連続式溶融混練機をにより溶融混合し、押出してペレットを調製することによって該樹脂組成物を得ることができる。

【0070】本発明の組成物を用いて押出ラミネート成形する場合には、特に制限されるものではないが、特に本発明においては、基材としてクラフト紙を使用し、モダンマシナリー(株)製90mmの押出機を用い、エダイ面長800mm、リップギャップ0.8mm、エアーギャップ、120mm、成形樹脂温度270~280℃、冷却ロール温度20℃で、押出機回転数60rpm、巻取速度60m/minにおけるラミネート膜の幅をエダイの面長から差し引いた長さ(ネックイン)が150mm未満であり、また、ドローダウンとして、押出機回転数30rpmにおける膜割れが起こらない最高巻取速度が90m/min以上を達成することができる。

【0071】本発明の押出ラミネート成形される基材としては、上質紙、クラフト紙、薄葉紙、ケント紙等の紙、アルミニウム箔等の金属箔、セロファン、織布、不織布、延伸ナイロン、無延伸ナイロン、特殊ナイロン(ポリフッ化ビニリデンコート)等のナイロン系基材、延伸PET、無延伸PET、KーPET、アルミニウム蒸着PET(VMPET)等のPET(ポリエチレンテレフタレート)系基材、延伸PP(OPP)、無延伸PP(CPP)、アジョンの上、アンスを受けるでは、エリプロピレン系基材、LDPEフイルム、LLDPEフィルム、EVAフイルム、延伸LDPEフイルム、延伸HDPEフイルム、ボリスチレン系フイルム等の合成樹脂フイルム系基材等が挙げられる。

【0072】さらに本発明においては、防暴剤、有機あるいは無機フィラー、酸化防止剤、有機あるいは無機系 顔料、紫外線防止剤、(不)飽和脂肪酸アミド、(不) 飽和高級脂肪酸の金属塩等の滑剤、分散剤、核剤、架橋 剤などの公知の添加剤を、本願発明の特性を本質的に阻 害しない範囲で添加することができる。

[0073]

【実施例】以下に実施例および比較例に基づいて本発明 を具体的に説明するが、本発明はこれらによって限定さ れるものではない。

【0074】(物性試験方法)

度 : JIS K6760に準拠した。

MFR : JIS K6760に準拠した。

DSR : JIS K6760で使用されるメルトインデクサーを使用し、シリンダー温度190℃、定荷重2.16kgで行った。シリンダーにサンプルを充填し、4分間余熱の後荷重をかける。ピストンの降下が定状状態になったところでストランドを一旦カットし、そこから順次長さ約1インチのストランドを採取し、水道水を入れたビーカーの中に入れて冷却する。採取したサンプルの先端から1/2インチのところの直径(D)をマイクロメーターで測定しダイスのオリフィス径をD0とし、次式によりDSRを求める。

DSR = D/D0

溶融張力 :溶融させた樹脂を一定速度で延伸したときの応力をストレインゲージにて測定することにより決定される。東洋精機製作所製MT測定装置を使用して測定した。使用したオリフィスは穴径2.09mm が、長さ8mmであり、測定条件は樹脂温度190℃、押出ヘッドの速度20mm/分である。引取速度を徐々に上げていくと、応力も上昇するが、ある点でそれ以上

(ラミネートフィルム成形装置)

装置:モダンマシナリー(株) 製

押出機スクリュー径:90mm **φ** 

Tダイ: 面長800mm (=W)

ダイリップギャップ: 0. 8 mm エアギャップ : 1 2 0 mm

スクリーンメッシュ:80メッシュ/100メッシュ/120メッシュ

/100メッシュ/80メッシュ

基材

①ナイロン : 15 μ m厚 2 軸延伸ナイロンフィルム

(ヒートシール、ホットタック、衝撃破袋試験用)

②紙 : クラフト紙

(突刺衝撃試験、ネックイン・ドローダウン測定用)

【0076】(ラミネートフィルム評価法)

突刺衝撃試験 : JIS P8134に準拠した。ただし、貫通部は半径1.27cmの半球状のものを用いた。クラフト紙基材のサンプルを用い、衝撃荷重が600kgf/cm $^3$ となるように重りを調節し、10回の試験の内、1度も破断しないものに対して $^0$ 、1 $^0$ 9回破断するものに対して $^0$ 、10回とも破断するものに対して $^0$ の判定とした。

低温ヒートシール性:ヒートシール試験器(テスター産業(株)製)を使用。シールパー幅5mm、圧力2kg/cm²でシール温度を5℃刻みで1秒間シール後放冷。シール部を15mm幅に短冊状に切り出し、引張試験機にて300mm/minでシール部を剝離し、その際の荷重

が500gとなる温度を内挿により求めた。この温度が低い方が低温ヒートシール性に優れたものである。 夾雑物シール性:前述のヒートシール試験において、 サラダ油を夾雑物とし、シール部に塗布した後、130 ℃においてシールした。シールパー寸法、圧力は低温ヒ

ートシール性の場合と同じである。剥離の際の荷重が、 2. 5 kg f を越えたものをO、それ未満のものを $\times$  とした。

ホットタック性 : 前述のヒートシーラーを用い、圧力 2 k g / cm²、シール時間 O . 5 秒でヒートシールし、シール直後、それぞれのフィルムの片端につけた重り (23g×2)荷重し、ヒートシール部の剥離が完全に止まるまで剥離し、剥離した長さを測定した。この長さ

上昇しなくなったとき、その値を溶融張力とした。 Mw/Mn : GPC (ウオーターズ 150型)、OD CB 135℃カラム:東ソー(株)製GMMHR-H (S) PS標準試料による検量線法による。

NMR : 日本電子(株)製 GX-270, O

**DCB 135℃で測定した。** 

引張衝撃試験 : ASTM D1822に準拠した。ただしサンプルは1mm厚のプレスシートにて強度を測定した。

MIT耐揉疲労試験:1mm厚のプレスシートから、 1.27cm幅のサンプルを切り出し、500gの荷重 で張力をかけた状態で、裏表135°ずつにわたって繰り返し折り曲げる。裏表の折り曲げを1回とし、試験片 が破断するまでの回数を測定する。

【0075】 (ラミネート成形性)

ネックイン(NI) : 押出機の成形条件を60rp m, 60m/minに固定し、紙基材にラミネートする。そのときのラミネート膜の幅(W)を測定し、ダイ幅を $W_0$ として、次式よりNIを計算する。 NI= $W_0$ - $W_0$ (mm)

ドローダウン (DD): 紙基材による成形において押出速度を30rpmに固定し、引取速度を徐々に上げたとき、ラミネートフィルムが破れない最高引取速度を測定する。

が短いほどホットタック性がよい。剝離した長さが10cm未満の温度の範囲を内挿により求めた。

衝撃破袋試験:4辺をシールした14×18cmの袋に300ccの水を入れたサンプルを作成し、これに35cmの高さから1480gの鉄板を落とし、破袋するまでの回数を測定した。

(A11) エチレン・1ーブテン共重合体

- (a1)密度=0.912g/cm<sup>3</sup>
- (a 2) MFR= 12g/10min
- (a3)分子量分布(Mw/Mn)=2.4
- (a4)組成分布パラメーター (Cb) = 1.04
- (a5) TREFピーク温度=83.5℃
- (A12) エチレン・1-ヘキセン共重合体
- (a1)密度=0.907g/cm<sup>3</sup>
- (a 2) MFR= 1.1 g/10 min
- (a3)分子量分布(Mw/Mn)=2.4
- (a4)組成分布パラメーター(Cb)=1.05
- (a 5) TREFピーク温度=82.9℃
- 【 0 0 7 8】 (エチレンーαーオレフイン共重合体A 2の製造)

(固体触媒の調製)窒素下で電磁誘導攪拌機付き触媒調 製器(No. 1)に精製トルエンを加え、ついでジプロポ キシジクロロジルコニウム (Zr (OPr) 2Cl2) 2 8gおよびメチルシクロペンタジエン48gを加え、0 ℃に系を保持しながらトリデシルアルミニウムを45g を滴下し、滴下終了後、反応系を50℃に保持して16 時間攪拌した。この溶液をA液とした。次に窒素下で別 の攪拌器付き触媒調製器 (No. 2) に精製トルエンを加 え、前記A溶液と、ついでメチルアルミノキサン6.4 molのトルエン溶液を添加し反応させた。これをB液 とした。次に窒素下で攪拌器付き調製器 (No. 1) に精 製トルエンを加え、ついであらかじめ400℃で所定時 間焼成処理したシリカ(富士デビソン社製、グレード# 952、表面積300m2/g) 1400gを加えた、 後、前記B溶液の全量を添加し、室温で攪拌した。つい で窒素ブローにて溶媒を除去して流動性の良い固体触媒

粉末を得た。これを触媒Cとした。

【0079】(試料の重合)連続式の流動床気相法重合 装置を用い、重合温度70℃、全圧20kgf/cm $^2$ Gでエチレンと1-ブテンの共重合を行った。前配触媒Cを連続的に供給して重合を行い、系内のガス組成を一定に保つため、各ガスを連続的に供給しながら重合を行い、共重合体A21を製造した。また、同様に重合温度70℃、全圧 $^2$ Cの $^2$ Cでエチレンと $^2$ 1 $^2$ Cの物性は以下に示すとおりである。

(A21) エチレン・1ーブテン共重合体

- (a1)密度=0.915g/cm<sup>3</sup>
- (a2) MFR=9. 5g/10min
- (a3)分子量分布(Mw/Mn)=2.6
- (a4)組成分布パラメーターCb=1.20
- (a5) TREFピーク温度=82.5、94.3℃
- (a6) d-0. 008logMFR=0. 907

ODCB可溶分 (%) = 1. 2 < 9.8 × 10<sup>3</sup> × (0.9300-d+0.00 8 logMFR) 2+2.0

(A22) エチレン・1-ヘキセン共重合体

- (a1)密度=0.910g/cm<sup>3</sup>
- (a2) MFR=11g/10min
- (a3) 分子量分布 (Mw/Mn) = 2. 6
- (a4)組成分布パラメーターCb=1, 22
- (a5) TREFピーク温度=83.2、96.5℃
- (a6) d-0. 008 logMFR=0. 902

ODCB可溶分 (%) = 1. 5 < 9.8 × 10<sup>3</sup> × (0.9300-d+0.00 8 logMFR) 2+2.0

【0080】(他のエチレン系重合体)物性値は表1に示した。

B11a:高圧法低密度ポリエチレン(日本ポリオレフィン(株) 製)

B11b:高圧法低密度ポリエチレン(日本ポリオレフィン(株)製)

B12 : 高圧法エヂレンー酢酸ビニル共重合体(酢酸ビニル濃度5重量%、日本ポリオレフィン(株)製)

B13 : 高圧法エチレンーアクリル酸エチル共重合体 (アクリル酸エチル濃度 1 0 重量%、日本ポリオレフィン(株) 劇)

B21 : 線状超低密度ポリエチレン重合体 (気相法チグラー触媒品)

(コモノマー:ブテンー1、日本ポリオレフィン(株) <sup>制)</sup>

B22 :線状低密度ポリエチレン重合体(気相法チグラー触媒品)

(コモノマー: ブテンー1、日本ポリオレフィン(株)

B23 : 高密度ポリエチレン (スラリー法チグラー触 媒品)

(日本ポリオレフィン(株)製)

【OO81】 [実施例1] 樹脂 (A21) 成分のエチレ ンーαーオレフイン共重合体および表1の樹脂 Β成分の LDPEを表2に示した割合で配合した組成物に対し て、酸化防止剤 0.09 重量部、ステアリン酸カルシウ ム (日本油脂(株)製) O. 1重量部を加え、ヘンシェル ミキサーで約30秒間均一に混合した後ペレット化し、 組成物を得、MFR、DSR、溶融張力を測定した。ま た、この組成物をプレスにて厚さ1.0mmのシートを 作成し引張衝撃試験、耐折強度試験を行った。前述の押 出ラミネート成形装置を用い、ナイロン基材のコロナ放 電処理面にLDPE (日本ポリオレフィン(株)製 高圧 法低密度ポリエチレン MFR=7.0,密度=0.9 17)を樹脂温度300℃、厚さ20μm、加工速度5 Om/minでアンカーコート剤 (大日精化工業(株)製 イソシアネート系 3600A/B, 配合比=7:3) を用いて積層した。積層後、40℃で1日間エージング した。この積層体のLDPE面に、前配本発明の組成物 を樹脂温度280℃、厚さ30μm、加工速度50m/

minでシーラント層を積層した。得られたナイロン基材のサンプルを用いて低温ヒートシール性、ホットタック性を測定し、衝撃破袋試験を行った。また、紙基材にも前記組成物を $30\mu$ m厚、加工速度50m/minで直接積層した。この紙基材のサンプルを用いて突刺衝撃試験を行った。さらに、紙基材の成形の後、押出機の回転数を60rpm、引取速度(加工速度)を60m/minとしてネックイン(NI)を測定した。その後さらに押出機の回転数を30rpmに落とし、ドローダウン試験として引取速度を30m/minから5rpm刻みで徐々に上げ、ラミ膜が破れるまで試験を行った。

【0082】 [実施例2~9] 前記の樹脂A成分および 表1に示した樹脂B成分を用い、表2~3の配合で実施 例1と全く同様の操作を行った。

【0083】 [実施例10~11] 前記の樹脂A成分および樹脂B成分を表4に示した3成分による配合で実施例1と同様の操作を行った。

【表 1 】

				·		
樹脂成分	単位	Bila	B11b	B 1 2	B13	B 2 1
MFR 概度	g/lOmin g/cm <sup>3</sup>	120.917	7.0 0.917	5.0 0.923	100.929	5.0 0.905
樹脂成分	単位	B 2 2	B 2 3			
MFR 密度	g/10min g/cm <sup>3</sup>	7.0	16 0.963			

#### 【表2】

		単位	実施例1	実施例 2	実施例3	実施例 4	実施例5
樹	脂成分A 脂成分B 量出率	 A/B	A21 B11a 75/25	A 2 2 B 1 1 a 7 5 / 2 5	A 2 2 B 1 1 b 7 5 / 2 5	A 2 2 B 1 1 b 6 0 / 4 0	A 2 2 B 1 2 7 5 / 2 5
組成物	MFR DSR 溶酸張力	g/10min g	9.6 1.34 2.0	10 1.27 2.0	9.3 1.25 2.3	8.8 1.52 2.8	8. 4 1. 23 2. 4
	張衡學值 計採疲労	ksf·cm/cm²	750 86000	800 68000	8 1 0 7 2 0 0 0	6 5 Q 5 2 0 0 0	830 830
N I	bum/min	ma/800mm m/min	65 170	63 170	6 0 > 2 0 0	55 120	65 150
5	2 刺試験	_	0	0	0	0	0
夾	-トシール 生物シール ットタック	<u>v</u>	1 1 0 O 117~178	1 0 4 114~177	1 0 4 O 113~176	1 0 4 117~168	1 0 4 115~170
衡	建破袋試験	<b>o</b>	> 1 0	> 1 0	> 1 0	> 1 0	> 1 0

\* 未穩定

		単位	実施例 6	実施例7	実施例 8	実施例 9
樹	脂成分A 脂成分B 重量比率	 A/B	A 2 2 B 1 3 7 5 / 2 5	A 2 2 B 2 1 7 5 / 2 5	A 2 2 B 2 2 7 5 / 2 5	A 2 2 B 2 3 7 5 / 2 5
組成物	MFR DSR 溶敵張力	g/10min g	1 1 1. 2 2 2. 5	8.5 1.21 2.1	9.5 1.15 2.1	1 2 1.2 2 2.8
	張衝擊值 計採疲労	kgf·cm/cm <sup>2</sup> 回	830 67000	750 65000	900 95000	780 <sup>.</sup> 57000
N : DI	60 <b>m/n</b> .in	mm/800mm m/min	67 150	65 170	70 150	5 9 1 7 0
9	<b>定刺試験</b>	_	0	. 0	0	0
- 1	ートシール ットタック	ದಿದೆ	1 0 5 117~177	1 0 2 113~175	1 0 4 114~177	1 1 0 121~185
衛達	建破袋試験	回	> 1 0	>10	> 1 0	>10

#### 【表4】

<u> </u>	4			
		単位	実施例10	実施例11
樹	脂成分A	_	A 1 2	A I 1
働	脂成分B		B11b B22	A 2 2 B 1 1 b
1	量比率	A/B	50/30+20	35+35/30
組成	MFR	g/10min	9.2 1.55	10 1.33
物	溶融張力	g	2.8	2. 2
	照债學值 打採胺労	kgf·cn/cn <sup>2</sup> 回	680 58000	820 50000
N I	60rpm 60m/min	mm/800mm	4 4	5 3
DD	30гря	m/min	170	> 2 0 0
矣	刺試験		0	0
	トシール I物シール	2	106	1 0 4
	トタック	ď	117~175	0 115~172
衝擊	破疫試験	团	> 1 0	> 1 0

比較として、以下に示す各樹脂組成物を調製し、それらの物性を表5に示した。

[比較例 1] 樹脂成分A22とB11bの重量分率を10/90とした以外は実施例3と同様の操作を行った。 強度およびドローダウン、低温ヒートシール性、夾雑物シール性が劣る。

【0084】 [比較例2] 樹脂成分をB11b単独とした(混練工程を省略した)以外は実施例1と同様の操作を行った。強度およびドローダウン、低温ヒートシール性、夾雑物シール性が劣る。

【0085】 [比較例3] 樹脂成分A21のかわりに気相法チグラー触媒による線状低密度ポリエチレンであるB22を用いた以外は実施例1と同様の操作を行った。ドローダウンおよび低温ヒートシール性、夾雑物シール性が劣る。

【0086】 [比較例4] 樹脂成分をA21単独とした (ペレタイズのみ行った) 以外は実施例1と同様の操作 を行った。ネックインおよびドローダウンが劣る。

【0087】 [比較例5] 樹脂成分をB12単独とした (混練工程を省略した)以外は実施例5と同様の操作を 行った。強度およびドローダウンが劣る。

### 【表5】

		単位	比較例 1	比較例2	比較例3	比較例4	比較例5
樹脂成分A 樹脂成分B 重量比率		 A/B	A 2 2 B 1 1 b 1 0 / 9 0	— В11ь 0/100	B 2 2 B 1 1 a 7 5 / 2 5	A 2 1 1 0 0 / 0	B12 0/100
組成物	MFR DSR 溶酸張力	g/10min g	7. 1 1. 7 1 2. 3	7.0 1.76 2.5	7.4 1.25 1.2	9.5 1.08 0.2	5.0 1.68 3.4
	現實業值 計採疲労	ksf·cm/cm²	220 800	1 9 0 4 5 0	750 55000	8 0 0 0 0 0 0 0 0 8	. 270 1200
N D	Q∩m\w⊺u	mm/800mm m/min	4 5 5 5	3 8 5 5	7 0 1 1 0	170 50<	1 4 0 5 0
2	2.刺試験	_	×	×	Δ	0	×
夾	ートシール 唯物シール ットタック	2 2	1 1 9 × 126~185	1 1 7 × 127~185	1 2 0 × 130~186	1 1 0 O 116~156	1 0 3 O 118~165
衡	建破袋試験	囯	7	7	> 1 0	>10	4

#### [0088]

【発明の効果】本発明の押出ラミネート成形用樹脂組成物は、透明性、衝撃強度、低温ヒートシール性、ヒートシール強度等のヒートシール特性等が良好で、抗ブロッキング性に優れ、押出ラミネート成形におけるネックイン、ドローダウン(延展性)等の成形性、突刺強度、夾雑物ヒートシール性、樹脂成分の内容物への溶出が少ない等に優れ、例えば漬物、乳製品、レトルト食品あるいは冷凍食品、調味料、菓子などの食品あるいは衣類など

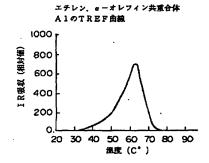
の各種包装材、各種液体輸送用包材等に好適に用いられ るものである。

### 【図面の簡単な説明】

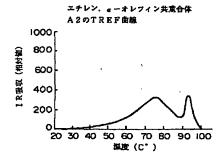
【図1】エチレン・αーオレフィン共重合体 (A1) についての、連続昇温溶出分別法による溶出温度ー溶出量曲線を示すグラフである。

【図2】エチレン・αーオレフィン共重合体 (A2) についての、連続昇温溶出分別法による溶出温度ー溶出量曲線を示すグラフである。

【図1】



#### 【図2】



## フロントページの続き

(51) Int. Ci. 6

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

// B29K 23:00 B29L 7:00 (72)発明者 笠原 洋

神奈川県川崎市川崎区夜光2-3-2 日本ポリオレフィン株式会社川崎研究所内

(72)発明者 丸山 敏

神奈川県川崎市川崎区夜光2-3-2 日本ポリオレフィン株式会社川崎研究所内